

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2024-065

杭州广立微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告

持股 5%以上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰亦合”）及其一致行动人上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）（以下简称“建合工软”）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桥矽实业”）出具的《股份减持告知函》，获悉武岳峰亦合、建合工软和桥矽实业于 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 12 月 19 日期间，通过大宗交易累计减持公司股票 168.0000 万股，2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 8 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股票 37.4000 万股，所持公司股份比例累计变动达到 1.04%，现将相关情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人 1	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 2 层 201-18A		
信息披露义务人 2	上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）		
住所	上海市闵行区虹梅路 3081 号 85 幢 3 层 3-4		
信息披露义务人 3	常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）		
住所	武进国家高新技术产业开发区西湖路 1 号众创中心 A 座 122-4		
权益变动时间	2023 年 11 月 13 日至 2024 年 10 月 8 日		
股票简称	广立微	股票代码	301095
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>

是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
2.本次权益变动情况					
股份种类（A股、B股等）		减持股数（万股）		减持比例（%）	
A股		205.4000		1.0438	
合计		205.4000		1.0438	
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
武岳峰亦合	持有股份	1,223.4054	6.1170	1,055.4054	5.3633
	其中：无限售条件股份	1,223.4054	6.1170	1,055.4054	5.3633
	有限售条件股份	-	-	-	-
建合工软	持有股份	478.6096	2.3930	441.2096	2.2421
	其中：无限售条件股份	478.6096	2.3930	441.2096	2.2421
	有限售条件股份	-	-	-	-
桥矽实业	持有股份	162.1621	0.8108	162.1621	0.8241
	其中：无限售条件股份	-	-	162.1621	0.8241
	有限售条件股份	162.1621	0.8108	-	-
合计	合计持有股份	1,864.1771	9.3209	1,658.7771	8.4295
	其中：无限售条件股份	1,702.0150	8.5101	1,658.7771	8.4295
	有限售条件股份	162.1621	0.8108	-	-
备注：1、桥矽实业所持股份 162.1621 万股于 2023 年 12 月 21 日解除限售； 2、本次变动前持有股份占总股本的比例计算时，系用总股本 200,000,000 股计算；本次变动后持有股份占总股本的比例计算时，总股本已剔除公司回购专用账户中的 3,218,519 股，即 196,781,481 股；					

3、总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。	
4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 武岳峰亦合及其一致行动人建合工软、桥矽实业减持计划已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见公司于2024年9月3日披露的《杭州广立微电子股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人集中竞价减持股份计划预披露公告》（公告编号：2024-059）。武岳峰亦合及其一致行动人建合工软、桥矽实业拟在2024年9月27日至2024年12月26日通过集中竞价减持不超过119万股，本次已集中竞价减持37.4万股，占已披露的减持计划总额的31.43%，本次集中竞价减持数量在已披露减持计划范围内，且严格履行了关于股份减持的承诺，不存在违反承诺的情形。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）	
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 武岳峰亦合、建合工软和桥矽实业出具的《股份减持告知函》	

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2024年10月9日